

龙芯中科技术股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

为深入贯彻以投资者为本的理念，切实维护全体股东合法权益、持续提升公司治理水平与经营质量、强化投资者回报能力，积极响应监管机构关于提高上市公司质量、开展“提质增效重回报”专项行动的相关要求，龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“龙芯中科”“龙芯”或“公司”）立足自主 CPU 核心主业，坚定推进技术创新与市场拓展，基于对未来发展前景的坚定信心及长期投资价值的高度认可，制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。现对 2026 年上半年“提质增效重回报”行动方案的执行进度、落地成效等情况进行评估，具体情况如下。

一、守正固本、拓新致远，产品竞争力赋能可持续发展

1、深耕存量基本盘，拓展增量新版图

2026 年是龙芯 2025-2027 年三年市场转型（从政策性市场走向开放市场）及新一轮增长的攻坚期。公司市场销售工作从自主化导向切实转为性价比导向，以产品为中心加强产业链建设，主动选择市场而不是被市场选择，积极稳妥地推动龙芯产业生态建设。

在信息化领域，推动龙芯 CPU 从桌面办公应用为主向服务器及云终端应用、业务信息系统应用两个方向稳步扩展。发挥“三剑客”中的 3A6000、3B6000M 芯片在 2026 年党政信创中标或点采的性价比优势。随着龙芯 CPU 竞争力的不断提高和龙架构软件生态的不断完善，推动龙芯 CPU 在税务、公安、央国企的应用。推进基于 3B6000M 四核版的龙芯云终端和瘦客户机在电信等领域的应用。夯实基于 3C6000 系列的存储服务器和智算服务器产业链基础。在细分领域持续开展对外技术授权，完善龙架构的软件生态。

在工控业务领域，逐步破除政策性市场与开放市场的界限。发挥公司自主研发形成的品牌效应、安全可靠组织管理体系以及新一代产品的竞争力，龙芯 CPU 在能源、交通、制造等传统强工控市场销售保持稳定，开放市场取得突破。2K0300、2K3000 等芯片的产品竞争力优势开始显现，大量企业基于 2K0300 和 2K3000 研制面向工控、商显及 NAS 等应用的解决方案产品。持续提升打印机、电机驱动等专用解决方案能力，实现批量销售。重视头部企业、聚焦重点客户，优化工控领域销售渠道建设，提高用户选型、研发、量产三个环节的转化率以及重复采购率。

2、增强产品竞争力，强化供应链韧性

2026 年，公司 3A6000、3C6000、3B6000M、2K0300、2K3000、2P0500 等多款芯片具有自主性强、性价比高等竞争优势，已经在桌面、服务器、工控、打印机等领域显现出较好增长势头。为进一步强化供应链韧性，公司致力于将“三剑客”芯片全面转移到高自主可控工艺平台，上半年取得了非常大的进展，预计下半年将完成全部工艺迁移工作。基于高自主可控工艺，既有力保障了国际地缘政治变化时企业的稳定供应，又通过多轮次工艺良率提升持续降低成本。

2026 年上半年封测市场及基板原材料市场表现出紧张趋势，公司加大与下游封测企业合作，建立更加稳固的互利互惠关系，加强行业讯息共享，按需储备原材料和锁定封测产能，携手平滑供应链风险。内部持续加强生产计划调度，保障与市场需求相匹配的供应。

3、精细化财务管控，全周期资产优化

2026 年上半年公司持续深化财务精细化管理，围绕应收账款管控、存货管理及费用管控有序推进。

应收账款管理作为本期工作重点，建立重点客户动态跟踪台账，细化事前信用评估、事中过程跟进、事后回款催收全链条管理，紧盯大额长账龄应收款项回款进度，压实回款责任。通过常态化对账、分级分类推进客户回款，资金回笼效率有所提升，有效缓释潜在坏账风险，带动经营性现金流同比改善显著。

二、产品出新、队伍稳健，新质生产力加持自主研发

1、产品迭代持续出新，夯实发展根基

2026 年重点推进完成龙芯 6600 系列终端应用“五件套”芯片的研发和调试工作。截至上半年，完成龙芯 3B6600 芯片设计并交付流片；展开龙芯 3A6600 芯片设计工作，功能代码开发接近尾声；展开龙芯 7A3000 桥片设计工作，完成代码冻结并转入物理实现。其中，3B6600 采用全大核结构，3A6600 采用大小核结构，均集成新研 LA864 CPU 核，集成自研通用 GPU 核，升级 DDR5 访存接口，直出 DP/HDMI 显示接口和 PCIe4 等高速接口，较之前代产品再次大幅提高单核和整体性能，并与 7A3000 一起降低硬件系统成本。同时推动龙芯 6600 系列服务器应用“五件套”芯片的研发工作。截至上半年，启动高性能服务器 CPU 芯片 3C6600 的

设计工作，完成低成本服务器 CPU 芯片 3C3000 的回片测试和初步产品化工作。

在通用 GPU 研发方面。一方面开展首款通用 GPU 芯片 9A1000 回片后的测试及产品化等工作，9A1000 将进一步丰富龙芯产品线，开拓新的终端应用场景。截至上半年，基于高自主工艺的 9A1000 芯片已经回片，MPW 流片成功，后续将展开产品化工作。另一方面投入研发代号为“LG300”的龙芯第三代通用图形处理 IP 核，面向现代全功能 GPU 硬件需求，补齐图形渲染和 AI 计算等多项高级功能，通过设计优化再次大幅提高算力密度和性能。截至上半年，LG300 通用 GPU 核已基本完成代码开发，计划集成至龙芯第二代显卡系列芯片 9A2000，争取将龙芯通用 GPU 应用场景由端侧推向云侧。

在基础软件研发方面。持续优化和完善开源社区的龙架构开源软件生态，推动和支持 Debian、Alpine 及国内操作系统社区龙架构版本的发展和演进。结合龙芯 2K3000 等新一代 CPU 芯片，对内核、编译器、虚拟机、浏览器、媒体播放器、数学库等基础软件进行持续完善和优化。基于龙芯 GPGPU，研发了图形驱动和算力软件栈的最新版本，丰富完善了图形与算力的软件生态。持续提高二进制翻译系统的兼容性和性能，增加了对新型号插件、打印机、扫描仪、Ukey 等外设的支持，改进了产品的用户使用体验。建设龙芯开发者社区，繁荣发展龙架构平台应用。

2、人才建设稳步推进，彰显义利共生

2026 年上半年紧扣市场转型、芯片产品化推进的核心任务，聚焦销售人才队伍建设、产品化人才支撑两大重点方向。围绕公司市场转型的需要，重点推进销售团队绩效改进，强化一线销售业务能力提升，为业务拓展筑牢人力底座。围绕芯片产品化支持，有针对性的加强关键岗位人员配置，加强产品化人才梯队建设。

3、知识产权完善管理，护航科技创新

公司持续完善知识产权管理体系，深化与研发、市场等关键业务环节的协同，提升管理效率和规范化水平；同时聚焦核心业务领域深化专利等知识产权布局，提升核心专利数量与质量，持续巩固与增强公司的核心技术优势。2026 年上半年，公司共计申请 69 项知识产权，涵盖发明专利、实用新型专利、软件著作权和集成电路布图设计专有权。截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计已获得授权专利 906 项，其中发明专利 730 项。

三、完善治理、加强履职，合规运作支撑健康发展

1、完善公司治理体系，提升规范运作水平

公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性。2026 年上半年，为落实《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》的相关要求，公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，明确薪酬结构与标准、薪酬发放及绩效评价机制、止付追索安排等事项，进一步提升公司规范运作水平。

2、持续强化治理能力，助力关键少数履职

2026 年上半年，公司聚焦“关键少数”的治理责任落实。通过加强与实控人、控股股东、持股 5%以上股东及董高等“关键少数”的常态化沟通，密切跟踪相关方承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识和履约意识。积极组织“关键少数”参加监管培训，通过系统化培训，持续提升“关键少数”履职能力，推动公司整体治理水平整体跃升。2026 年上半年，公司计划组织“关键少数”参加各类证券市场相关培训超过 40 人次。

3、多措并举防控风险，保障持续健康发展

2026 年，公司将多措并举强化风险防控体系，为可持续健康发展奠定坚实基础。

体系化廉洁建设。2026 年上半年，公司扎实推进廉洁体系建设，借鉴党的反腐败斗争经验，将作风建设、纪律建设与廉洁体系建设三者一体谋划、协同推进。组织相关职能部门，从教育引导、惩戒威慑、制约监督三个方面着手，边调查研究，边建章立制，逐步完善廉洁内控体系。组织开展廉洁合规培训与警示教育，积极营造崇廉尚洁、诚实守信、合规守纪的文化氛围，引导员工铸牢忠诚、干净、担当的思想根基。

稳固供应链韧性。持续完善供应链管理制度与组织架构，通过强化采购管理、落实责任采购、防控供应链风险，打造安全、可持续、高韧性供应链体系。

强化风险闭环。跟踪各级证券监管机构发布的规章制度与业务规则，动态完善内部管理制度体系，2026 年上半年重点监控大股东及关联方资金占用、关联交易、对外担保、出售或采购大额资产等重大事项。推动风险防控与经营管理深度融合，定期开展内部审计和风险评估，对潜在风险进行系统识别与科学评估。公司执行募集资金专项审计、关联交易检查和研发管理循环内控审计等内部审计，持续改进业务流程，优化内部控制关键环节设计，提升经营效率。识别排除大股东及关联方资金占用、关联交易、对外担保、出售或采购大额资产等重大事项潜在风险。

四、传递价值、管理市值，合法依规提升投资价值

公司坚持以投资者为本，切实维护投资者的合法权益。2026年上半年，公司合法合规地公开披露了所有可能对公司股票交易价格产生重大影响的信息，共披露公告和上网文件超过60份。积极保持与投资者的密切沟通，有效开展投资者关系管理工作，已举办1次业绩说明会，董事长通过视频录播形式参会，通过文字问答方式回复投资者近100条；董事长参加上交所“科创三分钟”高管开放麦活动，同时发布可视化财报，助力投资者更好地解读定期报告；积极组织投资者线下调研活动共计6场；通过上证e互动、IR邮箱、IR热线等积极与中小股东互动，共计回复投资者问题超过120条，接听投资者热线超过100人次。

2026年下半年公司将继续以“提质增效重回报”为核心，通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

龙芯中科技术股份有限公司董事会

2026年8月27日